证券代码: 300567 证券简称: 精测电子 公告编号: 2025-008

债券代码: 123025 债券简称: 精测转债 债券代码: 123176 债券简称: 精测转2

武汉精测电子集团股份有限公司 2024年度业绩预告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

- 1、业绩预告期间: 2024年1月1日至2024年12月31日
- 2、预计的业绩: 预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	亏损: 9,000 万元—10,000 万元	盈利: 15,010.24 万元
扣除非经常性损 益后的净利润	亏损: 14,730万元—15,730万元	盈利: 3,287.90万元
基本每股收益	亏损: 0.32元/股一0.36元/股	盈利: 0.54 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司显示、新能源领域面临较大的挑战和压力,为了巩固公司市场地位,公司根据市场情况下调了部分显示领域的产品价格,积极参与竞争,导致公司显示领域毛利率相较于去年同期有一定幅度下降,显示领域的净利润出

现较大幅度下滑。在新能源领域,报告期内营业收入和毛利率下滑明显,报告期预计亏损约为6,000万元-7,000万元左右。

- 2、报告期内,公司在半导体领域进展迅速,半导体领域营业收入预计取得接近翻倍增长;同时,半导体领域属于典型的资金、技术密集型行业,行业新产品研发投入较大,投资周期长,公司目前在半导体等新业务领域仍处于高投入期。报告期内公司研发投入预计达 7 亿元-8 亿元左右,占公司整体营业收入比例将达到 30%左右。
- 3、现阶段,国内对半导体设备需求强烈,为把握行业发展机遇,满足公司未来产品布局和业务拓展的需要,公司持续积极扩充以研发为主的高端人才;同时,为了应对半导体、显示领域激烈的人才竞争态势,进一步激励员工,增强员工和公司的粘性,公司对现有人才梯队进行了深度优化和升级。

公司半导体前道量测领域部分主力产品已完成 7nm 先进制程的交付及验收,目前更加先进制程的产品正在验证中。先进制程产品占公司整体营收和订单的比例不断增加,预计后续会成为公司业绩的核心支撑点。同时,针对新能源领域持续亏损的不利局面,公司将进一步优化、调整公司的业务结构,聚焦半导体等优势领域。公司对整个半导体领域行业以及公司在该领域持续快速增长充满信心。

4、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为 5,730 万元,主要为政府补助收益。

四、其他相关说明

- 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
- 2、2024年经营业绩具体财务数据将以公司2024年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2025年1月23日